

元器件生产厂商自查承诺书

依据 ZKB 3101-001-2022《评估通用准则》和 ZKB 3101-002-2024《产品判定准则》的相关要求，对我单位研制生产的电子元器件产品开展自主可控等级和“伪、空、包”情况自查及评估。结果如下：

自查产品共 6 项，其中自主可控 A 级 0 项、B 级 6 项、C 级 0 项、C*级 0 项、D 级 0 项、E 级 0 项；伪国产化 0 项、包装国产化 0 项、空心国产化 0 项。

电子元器件“伪、空、包”审查基本信息填写表详见附表 1；电子元器件使用 IP 核情况、原材料和零部件、工艺流片等基本情况填写表详见附表 2。

我单位承诺以上内容真实有效，自愿承担一切后果。
特此承诺。

元器件生产厂商名称（盖章）

2026 年 01 月 13 日



附表 1 电子元器件“伪、空、包”审查信息一览表

序号	一级分类 ^a	二级分类 ^a	三级分类 ^a	元器件名称 ^b	型号规格 ^c	生产厂商 ^d	自主可控等级 ^e	是否“伪国产化” ^f		是否“包装国产化” ^f		是否“空心国产化” ^f		备注 ^g
								是/否	情况说明	是/否	情况说明	是/否	情况说明	
1	半导体集成电路	组合逻辑电路	/	逻辑门电路	JTLX2G04XH6	无锡泰连芯科技有限公司	B	否	无	否	无	否	无	
2	半导体集成电路	组合逻辑电路	/	逻辑门电路	JTLX2G04XH6(W)	无锡泰连芯科技有限公司	B	否	无	否	无	否	无	
3	半导体集成电路	组合逻辑电路	/	逻辑门电路	JTLX2G04XC6	无锡泰连芯科技有限公司	B	否	无	否	无	否	无	

4	半导体集成电路	组合逻辑电路	/	逻辑门电路	JTLX2G04XC6(W)	无锡泰连芯科技有限公司	B	否	无	否	无	否	无	
5	半导体集成电路	组合逻辑电路	/	逻辑门电路	TLX2G04XH6	无锡泰连芯科技有限公司	B	否	无	否	无	否	无	
6	半导体集成电路	组合逻辑电路	/	逻辑门电路	TLX2G04XC6	无锡泰连芯科技有限公司	B	否	无	否	无	否	无	

填报单位(鉴):



法定代表人(签章):

填表人(签字):

电话: 13609831573 填报日期: 20260113

填表说明:

- ^a. 一级、二级、三级分类按 ZKB 3101-002-2024 附录 A 填写;
- ^b. 元器件名称: 应是元器件全称, 与详细规范或产品技术资料上的名称相符;
- ^c. 型号规格: 应填写元器件完整型号规格;
- ^d. 生产厂商: 应填写元器件生产厂商中文全称, 勿填写代理商;
- ^e. 自主可控等级: 按照 ZKB 3101-001-2022 执行, 分为 A、B、C、C*、D、E 六个等级, 针对为军选民用计算机设备等配套的中央处理器、图形处理器、网络交换芯片、网络处理器芯片、网络控制器芯片、存储控制器芯片按照 GJB 9530 执行;
- ^f. 伪空包“伪、空、包”应按照 ZKB3101-002-2024 标准执行。若为“是”时, 则需要在“情况说明”写明判别因素; 若为“否”时, 则填“无”;
- ^g. 若存在其他需要说明的情况, 可在备注栏填写。

附表 2 电子元器件基本信息表

序号	一级分类 ^a	二级分类 ^a	三级分类 ^a	元器 件 名称 ^a	型号规格 ^b	使用 IP 核情况 ^c				原材料和零部件 ^d				流片工艺 ^e	
						名称	类型	来源 单位	境内/境 外	名称	是否“核 心”/“关 键” ^e	来源 单位 ^f	境内 / 境外	工 艺 名称	境内 / 境外
1	半导 体集 成电 路	组合逻辑电路	/	逻辑 门电 路	JTLX2G04XH6	IP 核 1	/	/	/	流片	关键	华润上华	境内	0.5um CMOS	境内
						IP 核 2	/	/	/	封装	/	滁州长电			
2	半导 体集 成电 路	组合逻辑电路	/	逻辑 门电 路	JTLX2G04XH6(W)	IP 核 1	/	/	/	流片	关键	华润上华	境内	0.5um CMOS	境内
						IP 核 2	/	/	/	封装	/	滁州长电			

3	半导体集成电路	组合逻辑电路	/	逻辑门电路	JTLX2G04XC6	IP 核 1	/	/	/	流片	关键	华润上华	境内	0.5um CMOS	境内
						IP 核 2	/	/	/	封装	/	滁州长电			
4	半导体集成电路	组合逻辑电路	/	逻辑门电路	JTLX2G04XC6(W)	IP 核 1	/	/	/	流片	关键	华润上华	境内	0.5um CMOS	境内
						IP 核 2	/	/	/	封装	/	滁州长电			
5	半导体集成电路	组合逻辑电路	/	逻辑门电路	TLX2G04XH6	IP 核 1	/	/	/	流片	关键	华润上华	境内	0.5um CMOS	境内
						IP 核 2	/	/	/	封装	/	滁州长电			

6	半导体集成电路	组合逻辑电路	/	逻辑门电路	TLX2G04XC6	IP 核 1	/	/	/	流片	关键	华润上华	境内	0.5um CMOS	境内
						IP 核 2	/	/	/	封装	/	滁州长电			

填报单位(鉴章):  法定代表人(签章): 汤学明 填表人(签字): 闫腾飞 电话: 13609831573 填报日期: 20260113

填表说明:

- a. 一级、二级、三级分类按 ZKB 3101-002-2024 附录 A 填写;
- b. 元器件名称: 应是元器件全称, 与详细规范或产品技术资料上的名称相符;
- c. 型号规格: 应填写元器件完整型号规格;
- d. 使用 IP 核情况: 仅适用于半导体集成电路, 应填写 IP 核类型, 包括“软核”“固核”“硬核”;
- e. 原材料和零部件: 本表中应填报的原材料和零部件应根据实际情况填写, 至少包含 ZKB 3101-002-2024 标准附录 A 中内部零部件或原材料, 同时也应包含外壳、引出端、键合丝等, 不包含灌封料等生产过程材料;
- f. 是否“核心”/“关键”: 应根据 ZKB 3101-002-2024 标准附录 A 填写“核心”或“关键”, 非“核心”或“关键”原材料和零部件此项不填;
- g. 来源单位: 应根据实际设计单位或生产商情况填写, 不能按代理商填写; 对来源不明的, 应填写“来源不明”, 具体判定时视为“境外”;
- h. 流片工艺: 仅适用于半导体集成电路, 应填写流片工艺名称, 如 45nmBCD 工艺等, 必要时在备注中填写流片厂商信息;
- i. 若存在其他需要说明的情况, 可在备注栏填写。